



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D216623 S

(45)公告日：中華民國 111 (2022) 年 01 月 11 日

(21)申請案號：110302964

(22)申請日：中華民國 110 (2021) 年 06 月 08 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-03

(71)申請人：創宇科技工業股份有限公司 (中華民國) (TW)

桃園市平鎮區工業九路 7 之 1 號

(72)設計人：張揚寧 (TW)

(74)代理人：劉箐茹

(56)參考文獻：

TW D203972

CN 306412750

US D835614

US D905027

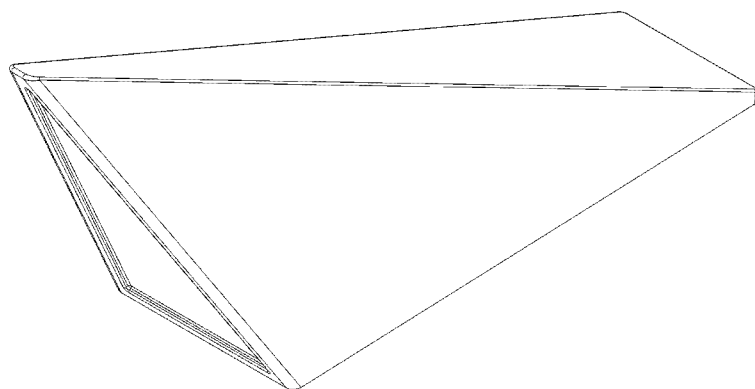
審查人員：謝孟峰

圖式數：8 共 9 頁

(54)名稱

殼體

代表圖：



立體圖 1(代表圖)



D216623

【設計說明書】

【中文設計名稱】殼體

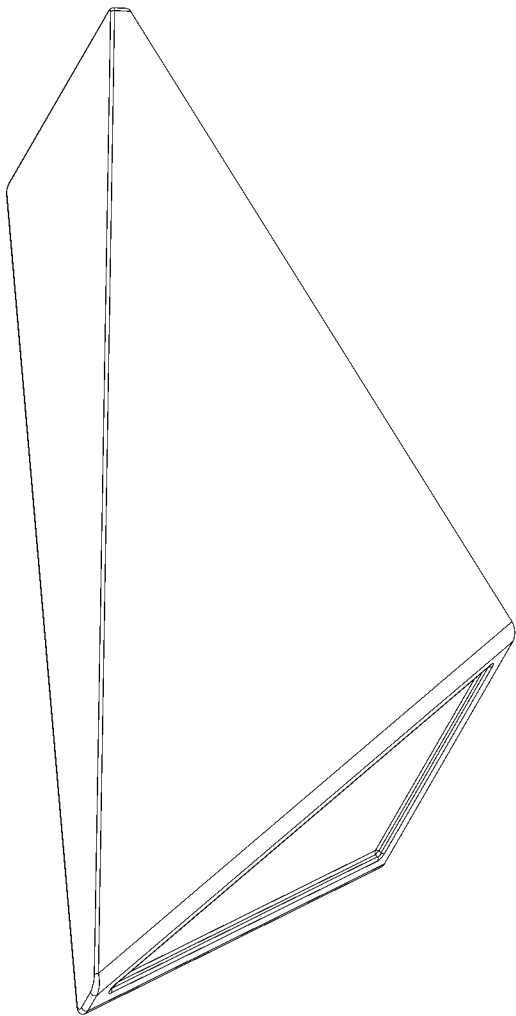
【物品用途】

【0001】本設計係為一種路由器之外殼體。

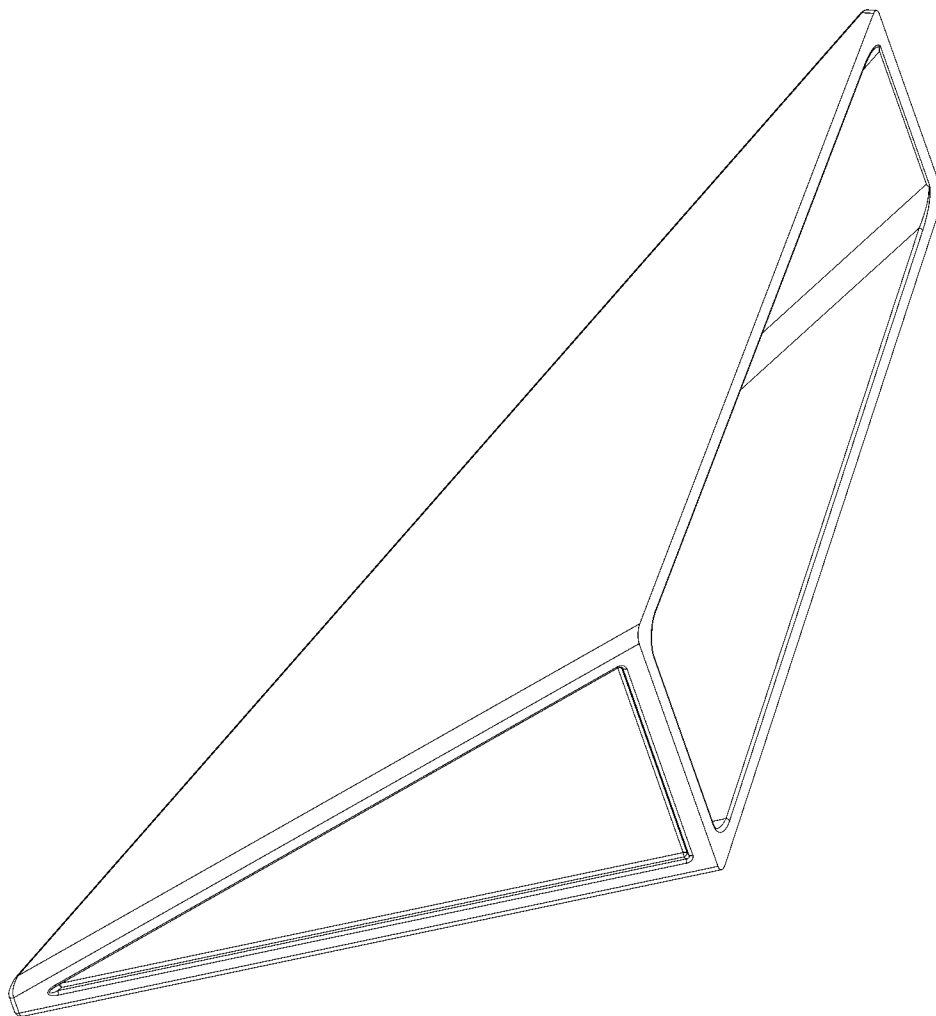
【設計說明】

【0002】本設計係為一種路由器之殼體，該殼體整體外觀系呈現三角形造型，殼體底部具有向內凹設一容置空間，該殼體之週緣平面自底面向上且向內斜向頂部，並由前視圖觀之，整體的輪廓呈現鈍角三角形之造型，並於該殼體左側設計有向內凹陷之造型，使該殼體線條更加豐富銳利，體現出現代感之設計。

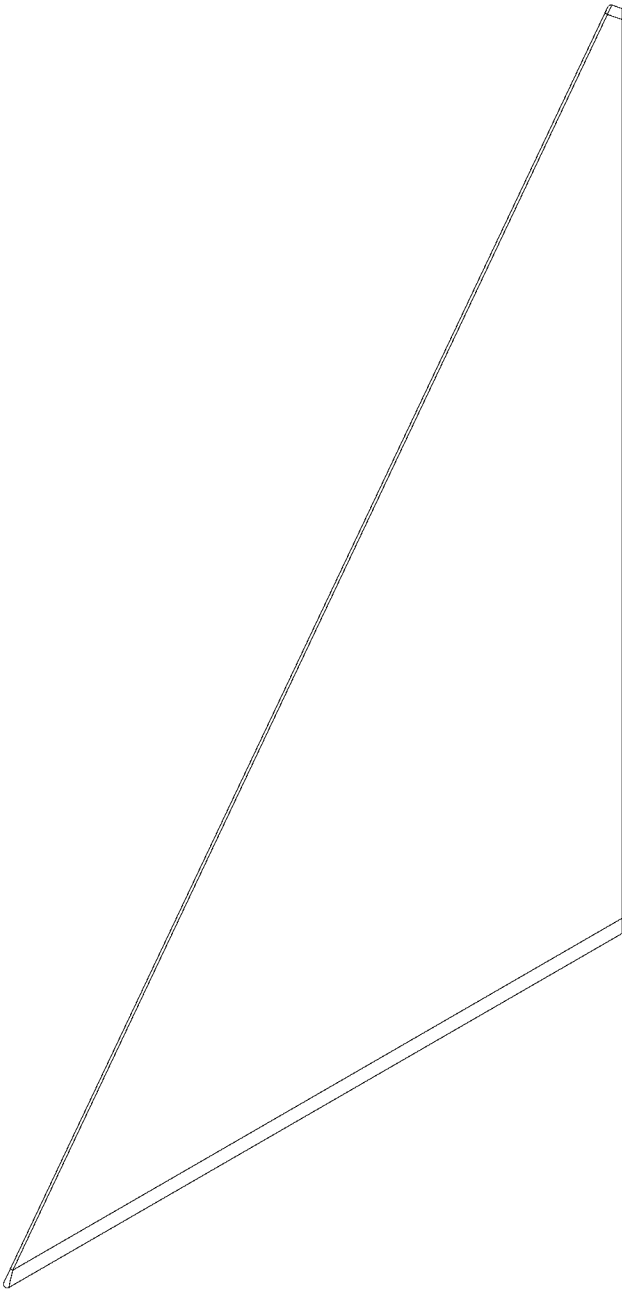
【設計圖式】
(指定代表圖)



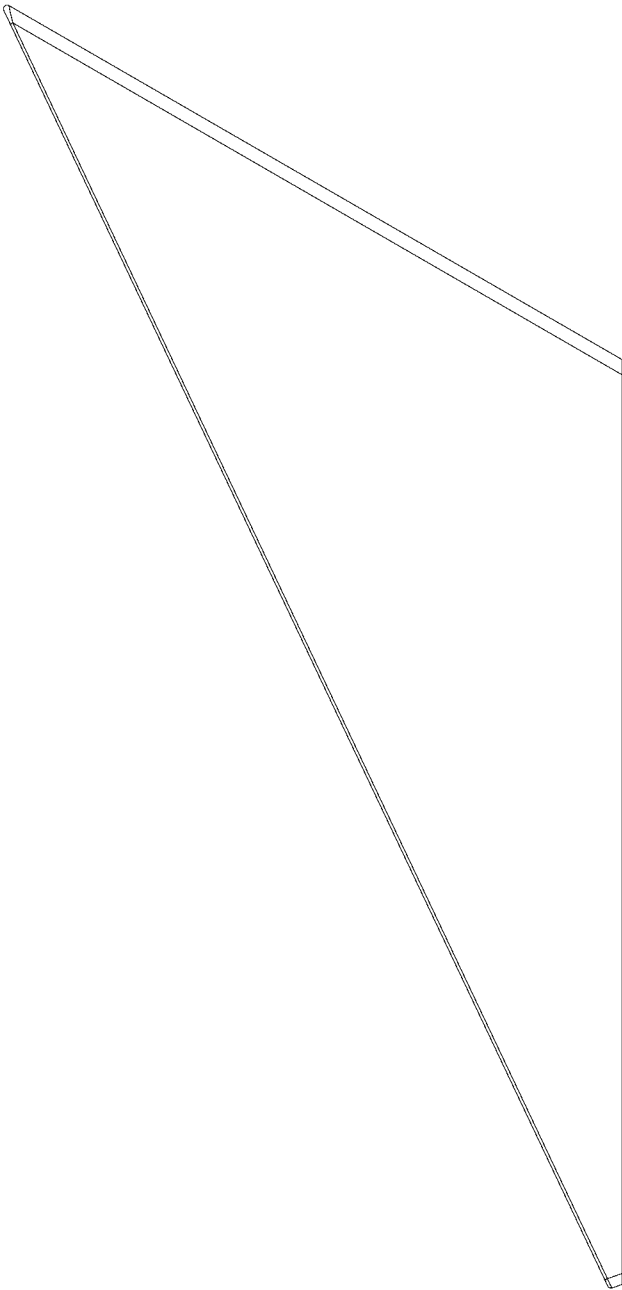
立體圖 1(代表圖)



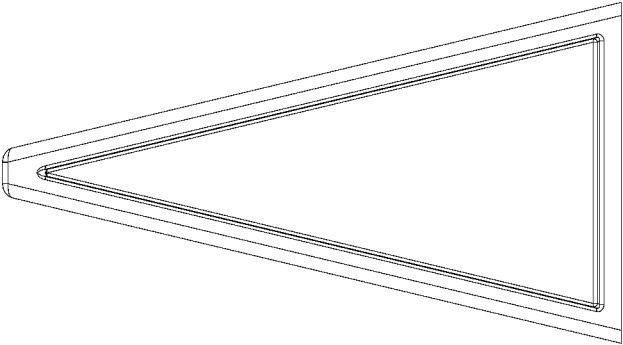
立體圖 2



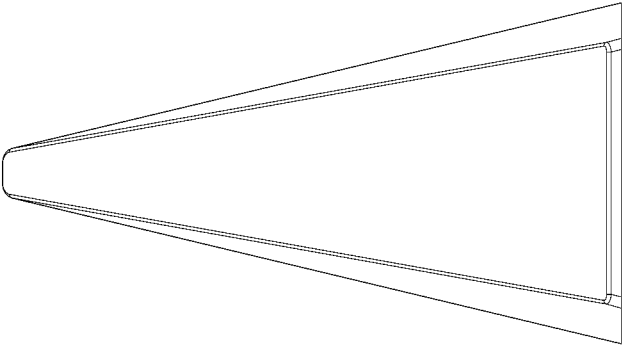
前視圖



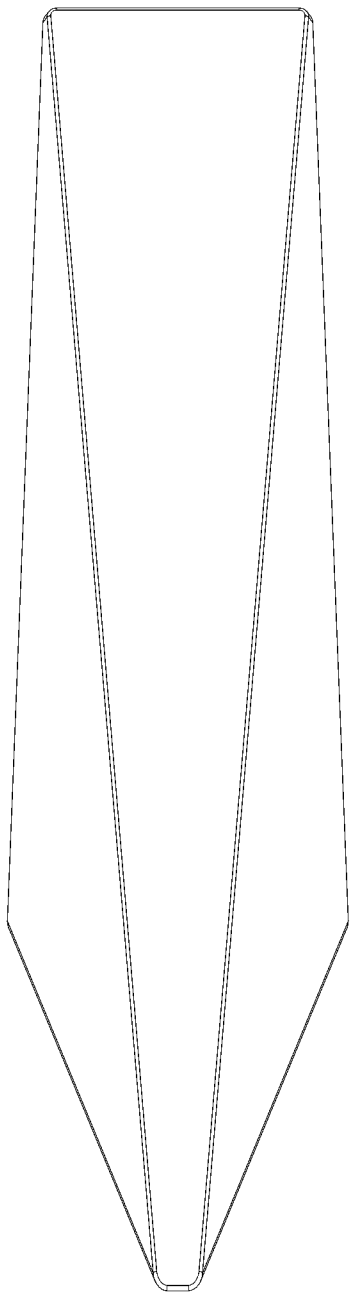
後視圖



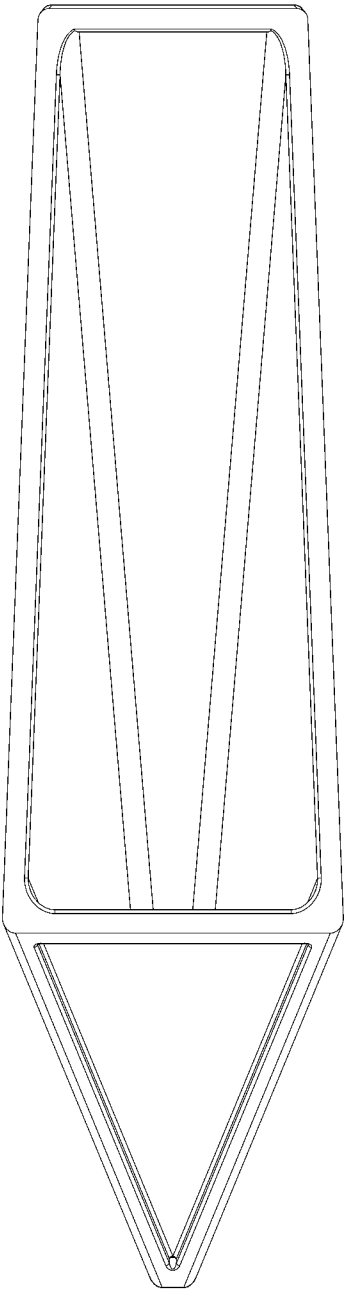
左側視圖



右側視圖



俯視圖



仰視圖